

PCN # 20150116000B
PDIP パッケージ一部製品 JCET 社組立サイト追加認定

お客様各位

Revision B は、1 製品の対象除外を連絡するためのものです。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日以内**に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知初版発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知初版発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20150116000B	PCN 日付:	05/19/2015																																																																													
表題:	PDIP パッケージ一部製品 JCET 社組立サイト追加認定																																																																															
PCN 詳細																																																																																
変更内容:																																																																																
Revision B は、OP07CP 製品の対象除外を連絡するためのものです。本対象除外製品は、引き続いて現行通り製造され、本通知記載の変更対象にはなりません。対象除外製品は、Product Affected セクションに取消線付黄色ハイライトで示されています。 TI は、下記 PDIP パッケージ一部製品について、追加組立サイトとして JCET ChuZhou 社サイトの認定を連絡します。現行サイトと新サイト間の部材の相違は下記の通りです。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">MLA</th> <th colspan="2">ALP</th> <th colspan="3">FMX</th> <th colspan="3">JCETCZ</th> </tr> <tr> <th>Package</th> <th>14 pin PDIP</th> <th>16 pin PDIP</th> <th>8 pin PDIP</th> <th>14 pin PDIP</th> <th>8 pin PDIP</th> <th>14 pin PDIP</th> <th>16 pin PDIP</th> <th>8 pin PDIP</th> <th>14 pin PDIP</th> <th>16 pin PDIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mount Compound</td> <td>4042500</td> <td>4042500</td> <td>4147858</td> <td>4147858</td> <td>4147858</td> <td>4147858</td> <td>4147858</td> <td>11204001701</td> <td>11204001701</td> <td>11204001701</td> </tr> <tr> <td>Mold Compound</td> <td>4042503</td> <td>4042503</td> <td>141002027</td> <td>141002027</td> <td>4042503</td> <td>4042503</td> <td>4042503</td> <td>13102026801</td> <td>13102026801</td> <td>13102026801</td> </tr> <tr> <td>Lead Finish</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>NiPdAu</td> <td>Matte Sn</td> <td>Matte Sn</td> <td>Matte Sn</td> </tr> <tr> <td>Bond wire composition</td> <td>CU</td> <td>CU</td> <td>Au</td> <td>Au</td> <td>CU</td> <td>CU</td> <td>CU</td> <td>Cu</td> <td>Cu</td> <td>Cu</td> </tr> <tr> <td>Bond wire diameter</td> <td>0.96 MIL</td> <td>0.96 MIL</td> <td>1.0 MIL</td> <td>0.8 MIL</td> <td>0.96 MIL</td> <td>0.96 MIL</td> <td>0.96 MIL</td> <td>1.0 MIL</td> <td>1.0 MIL</td> <td>1.0 MIL</td> </tr> </tbody> </table> 本 PCN 変更実施以降、TI は、対象製品の鉛フリー対応製品を、単一の標準製品名 (single standard part number)に統合します。例えば、CD4052BE の製品名で Matte Sn もしくは NiPdAu / Ag 表面処理の製品が出荷されることになります。 例: —お客様が CD4052BE 製品 7500 個(標準梱包数量(SPQ): 2500 個 / リール)を発注します。 —TI は、上記発注に対して下記の何れかの出荷形態で対応します。 I. NiPdAu 端子表面処理製品 3 リール II. Matte Sn 端子表面処理製品 3 リール III. Matte Sn 端子表面処理製品 2 リール + NiPdAu 端子表面処理製品 1 リール IV. NiPdAu 端子表面処理製品 2 リール + Matte Sn 端子表面処理製品 1 リール					MLA		ALP		FMX			JCETCZ			Package	14 pin PDIP	16 pin PDIP	8 pin PDIP	14 pin PDIP	8 pin PDIP	14 pin PDIP	16 pin PDIP	8 pin PDIP	14 pin PDIP	16 pin PDIP	Mount Compound	4042500	4042500	4147858	4147858	4147858	4147858	4147858	11204001701	11204001701	11204001701	Mold Compound	4042503	4042503	141002027	141002027	4042503	4042503	4042503	13102026801	13102026801	13102026801	Lead Finish	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	Matte Sn	Matte Sn	Matte Sn	Bond wire composition	CU	CU	Au	Au	CU	CU	CU	Cu	Cu	Cu	Bond wire diameter	0.96 MIL	0.96 MIL	1.0 MIL	0.8 MIL	0.96 MIL	0.96 MIL	0.96 MIL	1.0 MIL	1.0 MIL	1.0 MIL
	MLA		ALP		FMX			JCETCZ																																																																								
Package	14 pin PDIP	16 pin PDIP	8 pin PDIP	14 pin PDIP	8 pin PDIP	14 pin PDIP	16 pin PDIP	8 pin PDIP	14 pin PDIP	16 pin PDIP																																																																						
Mount Compound	4042500	4042500	4147858	4147858	4147858	4147858	4147858	11204001701	11204001701	11204001701																																																																						
Mold Compound	4042503	4042503	141002027	141002027	4042503	4042503	4042503	13102026801	13102026801	13102026801																																																																						
Lead Finish	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	NiPdAu	Matte Sn	Matte Sn	Matte Sn																																																																						
Bond wire composition	CU	CU	Au	Au	CU	CU	CU	Cu	Cu	Cu																																																																						
Bond wire diameter	0.96 MIL	0.96 MIL	1.0 MIL	0.8 MIL	0.96 MIL	0.96 MIL	0.96 MIL	1.0 MIL	1.0 MIL	1.0 MIL																																																																						
変更理由:																																																																																
供給確保																																																																																
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:																																																																																
なし																																																																																

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等